IMMS 全国集成微系统建模与仿真学术交流会

第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会

- 2023年11月9日-11日
- 深圳安蒂娅美兰酒店

院士报告

毛军发院士

邬江兴院士

俞大鹏院士

第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会会议共收到来自50多家单位284篇投稿，投稿主题包括异质异构集成/先进材料/多物理场建模仿真、射频/光电/太赫兹/微系统建模仿真、MEMS/NEMS微系统建模仿真、Chiplet /SoC/IC建模仿真与EDA。本届交流会办会规模空前，吸引了众多知名科研机构、高校和企业参会。面向开放创新和交叉融合的发展趋势，IMMS致力于为集成微系统建模与仿真相关领域的专家学者和产业界同仁提供一个聚焦前沿技术，探讨发展趋势，展示最新成果的交流平台。

主办单位

中国航天电子技术研究院　深圳大学

协办单位

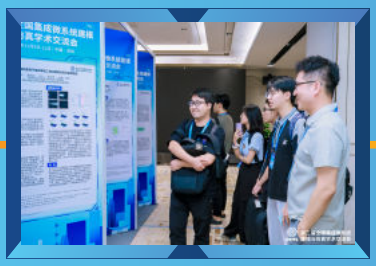
中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会
射频异质异构集成全国重点实验室
集成电路与微系统全国重点实验室
高速电子系统教育部重点实验室（上海交通大学）
深圳市半导体异质集成技术重点实验室
深圳市电子学会
西安微电子技术研究所
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
中科芯集成电路有限公司
电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院

全国集成微系统建模与仿真学术交流会

IMMS

本次会议,嘉宾阵容强大,共邀请3位院士、14位重磅嘉宾带来的精彩场报告。同时,会议四个分会场围绕四个投稿主题进行共进行了110余场特邀报告和学术汇报。来自全国260余名专家学者共同分享了集成微系统建模与仿真领域最具创新性共创新性和引领性的前沿科技成果,同为我国集成微系统技术的发展把脉献策。

会议现场



精彩瞬间

亚昂会务全程深度参与本届会议，为会议提供会前、会中、会后定制化服务，协助主办方在较短筹备期内完成会议准备工作，为会议的顺利进行提供了有力的支持，获得了主办方和专家学者的高度评价。